

## 中華民國全國工業總會 開會通知單

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國108年8月21日

發文字號：淵貿字第1080000454號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議回執暨意見調查表。(108D001176\_108D2000384-01.doc、  
108D001176\_108D2000385-01.docx)

開會事由：亞太產業合作推動委員會-印度分組委員會會議

開會時間：中華民國108年9月19日(星期四)上午9時30分

開會地點：本會第二會議室(臺北市大安區復興南路一段390號12樓)

主持人：郭召集人台強

聯絡人及電話：宋品潔、02-27033500 分機213

出席者：蘇副召集人亮、蔡副召集人豐賜、亞太產業合作推動委員會分組委員、孟買臺商會會長曾小莉、經濟部工業局、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部中小企業處、行政院經貿談判辦公室、僑務委員會、中華民國全國商業總會、社團法人中華民國國際經濟合作協會、社團法人中華民國工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣省工業會、台灣區模具工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、臺灣機械工業同業公會、臺灣木工機械工業同業公會、台灣電路板協會、財團法人中華民國對外貿易發展協會、台北市電腦商業同業公會、社團法人台灣智慧城市發展協會、中國信託商業銀行股份有限公司、中國輸出入銀行、亞太產業鏈結辦公室、財團法人資訊工業策進會、財團法人中國生產力中心、財團法人車輛研究測試中心

列席者：

副本：

備註：旨揭委員會係針對「2019臺印度產業合作高峰論壇」活動規劃進行討論，其中本屆論壇將聚焦於「智慧城市暨綠色科技」、「智慧車輛零組件」及「電子製造」等臺印雙方關切之產業領域合作，敬邀有關產業公會代表、業界先進撥冗參與，並踴躍提出具體事項及建議。

電子交換  
2019/08/21  
15:04:30  
文  
章